THIN FILM EL ELEMENT

Publication number: JP5182766 Publication date: 1993-07-23

Inventor: FUJIKAWA HISAYOSHI; TAGA YASUNORI Applicant: TOYOTA CENTRAL RES & DEV

Classification:

- international:

G09F9/30; C09K11/77; H05B33/12; H05B33/14; H05B33/22; G09F9/30; C09K11/77; H05B33/12; H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7): G09F9/30; H05B33/22

- european: C09K11/77B2; C09K11/77P2B; H05B33/14; H05B33/22

Application number: JP19910344758 19911226 Priority number(s): JP19910344758 19911226 Also published as:

US5404075 (A1

Report a data error her

Abstract of JP5182766

PURPOSE:To obtain high brightness by using a Ta2O5 to which Y2O3 or WO3 is added as an insulating layer. CONSTITUTION:On a glass substrate 1, an ITO (indium tin oxide) thin film of a transparent electrode 2, an insulating layer 3, a luminous layer 4, and an insulating layer 5 are laminated, and an aluminum electrode 6 is provided on the uppermost surface. The layers 3 and 5 are formed of a Ta2O5 thin film including Y2O3 or WO3 while the layer 4 is formed of a ZnS to which Tb to present a green luminescence or Pr to present a white luminescence is doped. The electrode 2 of 2000Angstrom is formed on the substrate 1, the layer 3 is formed by a sputtering, while the ZnS to which the Tb to present a green luminescence or the Pr to present a white luminescence is doped is formed at 0.5mum at 200 deg.C in an argon gas to form the layer 4, the layer 5 is formed in the same manner as the layer 3, and the Al electrode 6 is vacuum evaporated at 0.3mum, so as to form the EL element. Consequently, it can be driven at a low voltage, and a high brightness can be obtained. Furthermore, the durability of the display is improved, and a stability can be obtained.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平5-182766

(43)公開日 平成5年(1993)7月23日

(51)Int.C1.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 B 33/22 G 0 9 F 9/30

3 6 5 D 6447-5G

審査請求 未請求 請求項の数1(全11頁)

(21)出顯番号	
(22)出顧日	

特顯平3-344758

平成3年(1991)12月26日

(71)出願人 000003609

株式会社豊田中央研究所

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番

(72)発明者 藤川 久喜

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内

(72)発明者 多賀 康訓

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番

地の1 株式会社豊田中央研究所内

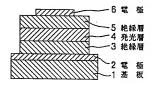
(74)代理人 弁理士 大川 宏

(54) 【発明の名称 】 薄膜EL素子

(57) 【要約】

【目的】 高誘電体の薄膜を絶縁層として使用すること に、高い絶縁性を示し表示の耐久性の向上と安定性を有 する薄膜EL素子とすること。

【構成】 相対向する一対の電極と、該電極間に設けら れた一対の絶縁層と、該絶縁層に挟まれた発光層とから 構成される薄膜EL素子において、該絶縁層の少なくと も一方は、酸化イットリウム (Y,O) または酸化タ ングステン (WO,) を含む酸化タンタル (Ta,O,) で構成されていることを特徴とする薄膜EL素 7.



【特許請求の範囲】

【請求項.1】 相対向する一対の電極と、該電極所に設 けられた一対の総勝圏と、該総修局に快まれた発光局と から構成される薄膜とし葉子において、該総縁局の くとも一方は、酸化イットリウム (Y, O,) または酸 化タングステン (WO,) を含む酸化タンタル (T a, O,) により構成されていることを特徴とする薄硬 E L 素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ディスプレイ等に使用 される薄膜EL素子に関する。

[0002]

【従来の技術】人と機械のインターフェイスとしてディ スプレイが必要が下次である。ディスプレイ、たとえ ば、事務用や計算用のOA機器のディスプレイには、高 分解能で視認性が良いことや、フルカラー表示が募局で あることからETが広く利削されている。しかしCR T は装置の奥行きを広くとると要があり場所を取るといったた点がある。また、最近ラップトン型のパソコン などの需要増加ため、表示票子の薄型化、軽量化が進め られており、フルカラーの機能ディスプレイも利用され でいる。しかし、海島の場合、接島自体が享発がある ためバックライトを必要とすること、液晶の偏兆を利用 しているため視野が狭くなること、レスボンスが遅いと いたた点がある。

[0003] その他のディスプレイとして、プラズマディスプレイ、並光表示管、発光ダイオードをアレイ状に 水代表示案子が表示被震として利用されているが、光 の三原色である赤、緑、帯の全ての発光を得るのが困難 でありフルカラー化できないことや、分解能の観点から 表示ドットを小さくすることができないといった欠点が ある。

【0004】このような中で全固体の薄膜でかつ自発光 素子のEL (Electro Luminesenc e)素子が注目され、一部ではフラットパネルディスプ レイとして実用化されている。この薄膜EL素子は、全 固体型で発光層を絶縁層により挟持した構造をとってい る、また、透明電極を用いることにより、安価なガラス 基板上に形成でき、容易に大面積の面発光が形成でき る。さらに発光層の上下の電極をも透明電極とすること により透過型の素子とすることも可能である。さらに、 フォトリソグラフイーを用いることで、非常に小さい素 子が形成でき分解能を向上させることができる。特に自 動車のインジケーターとして、一対の透明電極を用いた 透過型素子では、非発光時には前面の視界が認識でき、 発光時には視界と表示内容とが同時に確認できるいわゆ るヘッドアップディスプレーを構成できるという特徴を 有するため、その開発が進められている。また、このE L素子の駆動のためには、約100~200Vの交流電 圧を印加させることが必要であるが、発光層を絶縁層に よりサンドイッチ状に挟み電流の流れ方向を制限してい るため、実際に消費される電力は非常に小さい。

【006】このように票拠のEL素子は、自動车用の ディスプレー装置としても従来の素子より自発光のため 視認性生催れる。一方、この薄膜EL素子の現状の問題 点としては、素子の動作原理上、非常に高い交流の電外 が印知されることとなる。素子の構成上絶縁層で発光層 をサンドイッチ状に挟み電流の流れを絶縁層により削し している。このため素子の寿命を制限する要因として、 総縁層の総験転が挙げられる。また、自動車などに搭 歳ずる場合は、一般のオフィスとは異なり過輸な高温、 高温の環境で使用されることになる。このような環境で は、絶縁層の急速が出外がもれることになる。このような環境で は、絶縁層の急速が出外があることになる。このような環境で は、絶縁層の急速が出外が出ることになる。このような環境で は、絶縁層の急速が出外が出ることになる。

【0006】さらに大面積の素子を考えた場合、一つの ドットの寒散であってもその機能を果たさたくなる。こ のため大面積に均一で高絶縁性を有する絶縁間を形成す る技術が非常に重要である。また業子の出産工程化のか 値りを向上させるために、影響層の成膜状形、寿 命、信頼性、歩留りの概点からキーポイントとなってい **

[0007]

【発明が解決しようとする課題】薄膜EL素子は一般 に、希土類元素を添加したZnS、CaS、SrSなど のII~IV元素の化合物半導体を母材とした発光層と 該発光層をサンドイッチ状に挟んだ絶縁層で、その両側 而に設けた透明電極あるいは金属電極と、より構成され ている。そしてこの電極間に交流電圧を印加することに より、発光層中の発光中心を励起し、EL発光させてい. る。発光層には、1~2MV/cm 程度の高電界が印加され ており、この動作を安定におこなうためには絶縁層で電 流の流れ方向を制限する必要がある。したがって、絶縁 層の均一性、安定性は、EL素子の動作の安定性、高機 能化に対して最も重要である。また、交流動作のため、 絶縁層はコンデンサ膜と同一の働きをしており、EL素 子の駆動電圧を下げるためには、高誘電率の絶縁体層を 利用する必要がある。さらに、発光輝度は、発光層中を 流れる電流と比例関係にあり、この電流は、絶縁層と発 光層間の界面に蓄積される電荷量により決まる。この電 荷量は、絶縁層の最大蓄積電荷量、つまり、絶縁破壊電 界強度と比誘電率との積即ち性能指数により決まる。し たがって、最大蓄積電荷量の大きい材料を用いること が、高輝度化のために重要である。また、このEL素子 には、発光層と絶縁層、あるいは、絶縁層と電極といっ た界面での密着性、絶縁破壊のモードが伝搬型でなく、 自己修復型であることが必要である。これは、絶縁破壊 が生じた場合に表示素子全体に、破壊が伝播しなけれ ば、正常動作している部分での作動が可能である。

【0008】本発明は上記の事情に鑑みてなされたもの で、高誘電率の薄膜を絶縁層として使用することによ り、高い絶縁性を示し表示の耐久性の向上と安定を有する薄膜EL素子とすることを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の薄核EL素子 は、相対向する一対の電板と、誤電極間に設けられた一 切の絶縁層と、該絶縁層に挟まれた発光層とから構成さ れる薄膜EL集子において、該絶縁層のかなくとも一方 は、酸化イットリウム ($\mathbf{Y}_{\mathbf{Q}}$) または酸化タングス テン ($\mathbf{WQ}_{\mathbf{Q}}$) を含む酸化タンクル ($\mathbf{T}_{\mathbf{A}}$, $\mathbf{Q}_{\mathbf{Q}}$) によ り構成されていることを特徴とする。

【0010】この薄線EL条下は、周期率表で11~1 V属の元素の化合物に発光中心として希土類元素を添加 して形成される発光層と、発光層の両側面に上影の酸化 物を含むす。。Q、膜の結線層で挟件した絶縁層と絶縁 個の両側面に倍着された一対の電櫃とから構成されている。この絶線層を構成する下。。Q、膜は高端偏電であ るが以下の液化物が添加されるとさらに絶縁性が向上す。 添加される配化物は、Y、Q、または、WQ、であ り、その機度には望ましい範囲が存在し、それは、Y、 Q。の場合が8~30at、%であり、WO,の場合が 2~4at、%である。

【0011】 Ta。。 陳にY、O、が総加されると、 広い濃度範囲で絶縁前日の山かみられるが、 多くなると比前電単が低下中しがみられるが、 根点から、最適の濃度範囲は8~30at、%とするの が好ましい。また、WO、を添加する場合は、WO、の 濃度が4at、%を超えると急激に絶縁側圧が低下する ので性態指数の観点から2~4at、%の範囲が最適濃 変範置である。

【0012】また発光圏の廃塗な発光効率を有する機厚 が0.5~1μmであるので、この発光層に十分な電界 を印加し、発光層と絶縁層界面に電界発光させるに十分 な電荷を蓄積し、さらに、低電圧原動をおこなう目的 で、関極の絶縁の原厚は、0.2~2.0μm程度と するのが望ましい。これより薄い場合には、発光のしき い値症だけ低下するが、安定を発光球度が得られる電圧 部間が限度され、また、能縁度のどンホールやクラック などの発生のため、絶縁層の成膜歩留りが低下するので 好ましくない。また、絶縁層の膜序が2.0μmを超え て厚くなると、しきい値症だか上がり、また、発光層と 絶縁層序面に蓄積される電波骨が減かするため頻度の低 下がよこり選生しくない。

【0013】 絶縁層の形成は、基板温度が200から3 0℃の低重の範囲で形成することで十分な最大蓄積電 荷をもつ終時層とすることが可能である。そのため、発 光層や電極形成の基板限度と同等か、それ以下の温度で 成膜できるため、EL海子件製のプロセスに等易に適応 できる。また、積層の絶縁層を用いるのでなく、複合化 した絶縁層を用いるので、電子線蒸着、スパック蒸着の 断に、混合した蒸発脈、スパックターがクトを用いるこ とができるので、製作工程の簡略化が可能となる。 【0014】上記の絶縁層は、従来の絶縁層と同様の手 段によりEL素子の製造に使用できる。

[0015]

【作用】本房明の潮源をL業子では、絶縁郷にY、O、 またはWO、を含むTa、O、標を使用しており、従来 のTa、O、験を単確に使用した場合に比べ能能層の比 誘電率は約20程度である。そのため、従来機能層に用 いられているY、O、、Si、N、、SiO、等の比較 的、比衡確準の低い材料を用いた場合に比べて交流動作 のEL業子の発光しきい値電圧を低下させることができ

【0016】また、この絶縁層は、Y,O, またはWO 、添加による比誘電率の低下が小さいためTa。O。膜 単独の膜と比べても、殆どしきい値電圧は変化しない。 さらに、絶縁破壊電界強度が約4MV/cm と高いことか ら、発光のしきい値電圧から、絶縁破壊に至る電圧まで の電圧範囲を大きくとれ、従来のTa、O。膜を単独に 使用した場合に比べて、安定な動作が可能である。 【0017】さらに、その最大輝度を決定する要因のひ とつである最大蓄積電荷量が大きくなるため、従来の絶 緑層を用いた場合より高輝度のEL素子が作製できる。 この薄膜EL素子は、高電界を印加することにより発光 中心を励起し、発光を得ているが、高電界印加のため、 長期的な安定性の寿命が問題となる。この寿命は絶縁層 の時間に依存した絶縁破壊と密接に関係しており、絶縁 屬の経時的な絶縁破壊までの奏命が長いほど、EL妻子 自体の寿命も長い。本発明の酸化物を添加したTa.O 、膜では、Ta゚O゚ 単独膜より経時的な絶縁破壊まで の時間が長く、十分なEL素子の長寿命化が達成でき

[0018]

【実施例」以下実施例により具体的に説明する。図 11 この薄膜 E L 業子の断面検式図を示す。この薄膜 E L 主 子は、ガラス基板 1 と、ガラス基板 1 上に形成された透 明電極 2 の 1 T O 膜と、透明電極 2 上に絶縁層 3 と発光 層 4 と終解 5 とが積層 され飛上面にアルミニウム電極 6 が設けられた構成となっている。

【0019】 絶縁層3、5は、Y₂0,またはW0,を 含むTa₂0, 膜で形成され、発光層4は緑色発光を示 すTb、または白色発光するPrをドープした2nS (硫化重線)で形成されている。

(30歳例) ます本発用の総発限の比略電車、施設破線電 果施度、性能指数などの電気的特性を限べた。 【0020】7,0,0含有能が0at.%、8.2at.%。 13.7at.%、19.9at.%、32.0at.%、100a t.%とである6種類のTa.0,0歳と6 i 基板上に成腰 し電極としてA1を真空影着した。成帳はスパック装置 を用いて行い、その条件としては7,0とTa.0。 のそれぞれの酸性砂焼結体ケーゲットを用い、30%の 酸素を含むアルゴンガス中で基板温度300℃とし、2 00Aの膜厚を形成した。なお、得られた絶縁層中のY ₁〇,の含有量はRutlerford Back S cattering法で定量分析した。

【0021】図2にY₂O、会会かTa₂O、概のY₂O、流度と終終機構思予強度 E₂との陽然をオナ、Ta₁O、が10%の場合は後後破損機能予強度が1.5~1.9(MV/cm)であるが、Y₂O、の添加度が8~30at、Nの範囲のTa₂O、慢では、終縁破壊電界強度がTa₁O、限単独の場合の1.9より大きく図2の破線より上方にあり)約2倍MV/cmの総線被緩累機度を示した。

【0022】図4にY、O、金合むTa、O、膜のY、O、微度と比誘電車,との開係を示す。比誘電車はY、O、微加度の増加に対して低下する傾向にあるものの16程度の催を有する。また図6にY、O、を含むTa、O、販のY、O、濃度と性能指数(比誘電車×電界強度)の開展を有す。これはY、O、の添加量の増加と共に性能指数は大きくなっている。したがって、図4と図6の結果を併せて考えればY、O、の微重がは、8~30at、%の範囲が好ましい。

1.5、3.6 at.8、15.8 at.8、25.1 at.9の形別 並り全合むす。Q、腰を3 i基皮上に開始気条件で成 膜し電極としてA1を真空添着した構造で比時電率、終 縁破維限別強度、性能情数を測定した。結果を図3、図 5、図7に示す。図3に示すよりです。Q、中のWO の添加量が2~4 at. %の範別で給締金被電界地度 がTa,Q、膜単独の場合と比べて約2倍以上に向上した。しかし添加速が4 at. %を燃えると急激は終縮 機強度が低下し25.1 at.8の場合はTa,Q、単端よ りも低下した。

【0024】図5に示す比較電率はY,0,の場合と異なりTa,0、膜単独の場合と比べて高くなっている。 図7の性性指数も添加量が2~4 a t. %の範囲では約 2倍と高い値を示した。したがって、図3、図5、図 7、の結果よりW0,の添加量は2~4 a t. %の範囲が好ましい。 泉大響積電海社ま1に示すようにY₂O (19.9 a t. %)、W0, (3.6 a t. %)を含むTa,0、原は、他の絶跡材料と比較しても L 素子の機能を決める最大審積電荷量が非常に高くE L 素子の機能を決める最大審積電荷量が非常に高くE L 素子の高性能化に対して非常に効果的である。

【表1】

材料	比誘電率	絶縁耐圧	最大蓄積電荷量
Ta ₂ O ₅ + Y ₂ O ₅	21	4	8. 4
Ta ₂ O ₅ + WO ₃	2 1	4	8. 4
T a ₂ O ₅	2 3	2	4. 6
Y2 O2	1 2	1	1. 2
SiO ₂	4	8	3. 2

注: 購厚800Å

(実施剤) 上記のす。Q、を(19.9 a t. %)含む T a。Q、順を用いてE L 素子を作製した。ガラス基板 1 上に懸厚 2 0 0 0 Aの1 T つの透明機程 2 を形成し、総線層 3 をスパック成販した。この場合す。Q、の低化物旋接体ターゲットを用い、2 元間時なパッタドにより、Q、の比率が原子が比で約 2 0%になるように、ターゲットに投入する電力を制御し成膜をおこなった。また、能化物絶像体の戊酸の際に、酸素が十分が高いたりで、これを借うために職業をアルゴンガス中に3 0 %添加したスパッタガスで、基核脳度を2 0 0 ℃にしておこなった。腰厚は0.3 μ m である

【0026】この絶縁層3の形成後、発光層4として緑 色発光を示す下り、または、白色発光するPrをドープ したZnSを約0.5μmの限厚にアルゴンガス中で基 板担度200℃で成膜した、そして絶縁層3と同様にし て発光面4の上面に絶縁層5を成膜し、上部電極6とし てA1電極を約0.3μmの順厚に真空蒸着してEL素 子を形成した。

【0028】ここで、発光のしきい懐運圧以下では、発 光層4への印加電界は、発光層4の跨電容量をC、、 終層3、5の静電差量をC、素子全体に印加される電圧をV。 よすると、発光層4に印加される電圧V。 は、V = (V。) / (1+C。/C。) のように 表される。したかって、効率はく発光脈に電圧を印加 し、絶縁層3、5~無駄な電圧を印加しないようにする ためには、静電を置め大きい、つまり、比誘電率の大き い材料を用いる髪形ある。

【0029】また、発光のしきい値電圧以上の電圧が印 加された場合、発光層 4 に印加される電圧は、一定値で クランプされているため、残りの電圧はすべて絶縁層に 印加されるようになる。したがって、EL素子の破壊 は、絶縁層3、5の絶縁破壊によりおこる。したがっ て、絶縁破壊強度の大きい材料を用いる必要がある。さ ちに、EL素子の発光輝度は、発光効率と発光中心の数 と励起に必要な電子数の積で表される。発光層4の特性 が同じ場合、発光効率と発光中心の数は同じであるの で、励起に必要な電子の数によって決定される。ここで 電子数は、EL素子がコンデンサ膜の直列回路で表され るため、絶縁層3、5に蓄えられる蓄積電荷量と等価に なる。したがって、高輝度のEL発光をえるためには、 最大蓄積電荷量の大きい材料を用いる必要がある。 【0030】表1に示すように、Y.O. またはWO. を添加したTa.O.膜は、他の絶縁材料と比べても非 常に優れた特性を示すことが分かる。ここで、実際の素 子の輝度-印加電圧特性を図8に示す。図8に示すよう にY, O, を添加したTa, O, を絶縁層3、5として 用いた実施例の素子は、Y.O.を含まないTa,O. を絶縁層3'、5'とした比較例の素子に比べてしきい 値が殆ど変化せず、また他の絶縁層SiO、Si.N .、Y.O. を用いた場合よりも低かった (図示せ ず)。また、実施例の素子では、素子が破壊する電圧 が、比較例の素子より高く最大の輝度も高い。したがっ て、実施例の素子は広い印加電圧の範囲で安定したEL の発光を得ることができる。また、絶縁層の材料に比誘 電率が大きく、絶縁破壊電界強度の大きい。したがっ て、本実施例では最大蓄積電荷量の大きい材料を用いた ため、高輝度で、しきい値電圧が低く、駆動電圧範囲の 広いEL素子が構成できる。

【0031】また、EL票子の発光層は、大気中の水分 を吸狙しやサい料や情報されるので、業子の破骸が発 光層と絶保層の界面での剥離によりおこる場合が多い。 このことから、絶縁層と発光層の密着性が巨し業子の寿 係、安定性を左右すると考えられる。また、しとつのド ットの破壊が、他の裏子の破壊につながらなけらば、業 子全体の信頼性、寿命を増すことが可能である。 【0032】この発光層4と絶縁層3、5の総着性は、

【0032】この発光値4と絶縁着3、5の発着性は、 成膜方法や成膜条件によっても変化するが、発光層4と 絶縁層3、5との原子の化学的な結合による部分に依存 すると考えられる。したがって、絶縁材料として、密考 他のよい絶縁材料を用いる色要がある。表2に、発光層 と絶縁材料の密着性を評価した結果を示す。この評価 は、スコッチテープを用いたテーブ剥削試験いわゆるぜ リソッグテメトによりおこなる。 Ta、Q、服の場合 には、テーブにより容易に絶縁層と発光層との間で剥削 か発生した。しかし、もともと密着性が貧く、電子規 力の強い*Q、Q、をTa、Q、に添加することで、この 実施例の絶縁欄 3、5では、発光層 4の界面の結合状態 がイソトリウム原子により改善され、密着性が向上した と考えられる。

[0033]

[表 2]

材料	密着性
Ta ₂ O ₅ +Y ₂ O ₃	度
Ta ₂ O ₅	不良
Y ₂ O ₃	良

また表 3 に、素子の破壊モードを示す。素子が破壊する 場合の破壊モードは、従来の比較例の絶縁層では伝搬型 の特性を示すが、実施例の絶縁層においては、基本的に は、自己回復型になっている。破壊モードは、電極と絶 縁層の界面または、発光層と絶縁層の界面状態により決 定されている。この破壊モードは、絶縁材料に依存する ことが従来より報告されている。そのメカニズムについ ては、明らかでないが大旨次のように考えられている。 即ち素子の破壊は、絶縁層のミクロ的な構造欠陥や膜中 の酸素や金属の空格子が電子のトラップになりそれがト リガーとなり、電流経路が形成され、絶縁破壊が生じ る。このとき、該電流によりジュール熱が発生し、絶縁 体や電極が局部的に蒸発したり、放電し、機械的な破壊 が生じる。したがって、絶縁材料の蒸気圧や、発熱によ る熱膨張率の違いにより、破壊のモードが決まると考え Sh.Z.

【0034】 【表3】

材料	破壊モード
Ta ₂ O ₅ +Y ₂ O ₃	自己回復型
Ta ₂ O ₅	伝搬型
Y ₂ O ₅	自己回復型
SiO ₆	自己回復型

本発明の瀬陵EL素子は、従来、伝療型であったTa。 0、膜の特性を Y_2 の、を添加することにより、電気的 な特性だけでなく、熱的な性質や機械的な性質も改善で きたため、これにより複様モードが自己回復型になった と考えられる。

【0085】また、EL票平の作業上の問題として、業 子を成城中あるいは、発光効率自止を着るために上業子作製後の熱処理により、透明電極であるITO緩の 抵抗値が力をといった問題があった。ITO電極 板が値が力をくなると、大型の事子にした場合、海光む らができたり、発熱により電線が加速されるといった問 題がある。このITO機の高粧抗化は、ITO膜と接し ている酸化物物経療が不安定な場合に、ITO中のIn の拡散や、ITO機の酸化・遠元反応により、抵抗値が 変化すると考えられる。

【0036】図9はE1累干の形成遺程での1Tの電域 の抵抗値の変化を示したものであるが、Ta,0,にY ,0,を添加することにより安定な複合酸化物となって いるので、1TOと熱処理によっても反応しないと考え もれる。成既工程の親点から後来技術の場合には、Ta,0,駅のように伝樂室の絶療者を使用する場合に は、自己修復型の特性を示すY,0,やSiO,などの 絶縁層を復程との界面に形成する必要があり、工程が複 線化していた。しかし、複合酸化膜の場合には成膜工程 がかなくてよい。しかし、複合酸化膜の場合には成膜工程

【0037】本発明のEL素子では密着性の改善、自己 回復型の破壊モードを示し、またITO電極が高抵抗化 しないことから、実際にEL素子を長時間連続作動させ た場合に、Y,O,を添加したTa,O,膜を絶縁層に 利用することにより、安定な動作が得られる。図10 に、エポキシ樹脂により、簡便な封止をおこない、大気 中で長時間の駆動をおこなった場合のEL素子の発光輝 度の経時変化を示す。発光中心として、Prを用いた場 合のEL表子について確認した。この図に示すように本 発明による薄膜EL素子では2000時間以上の安定な 動作が確認されており、信頼性に優れている。これは発 光層に安定した電界を印加させために、発光層を挟持し ている絶縁層の安定性が向上したためであるまた、図8 に示した輝度-電圧特性といった素子の初期特性は、絶 緑層の最大蓄積電荷量で定まる。この初期特性に対し て、この結果は、絶縁層と発光層の密着性、電極と発光 層の密着性、自己修復型の破壊モード、ITOの電極の 抵抗値が変化しないことなど長寿命化にとって、重要な 要素を兼ね備えた絶縁層を用いてEL素子を構成したの で、長寿命化安定化が図られていると考えられる。一 方、Ta、O。を絶縁層とした比較例の素子では、図1 0に示すように1000時間程度で破壊する。この原因 については、従来から用いられているTa,O。単独膜 の絶縁体では、初期特性は問題が発生しないが、密着性 が悪い、伝搬型の破壊モードを示すことなど、信頼性、 安定性に欠ける要素があるため、寿命が短いものと考え られる。

[0038]

【発卵の効果】 鞭康 E L 系平の絶線際にソ。0、または WO。を筋加した T a。0、膜を使用することにより、 E L 条子の作動に必要な低低圧駆動化、高輝度化が違成できる。これは交換駆動の E L 素子に対して、比郷電率、絶縁破壊電界強度、最大当前電消遣といった 実因で 比較した場合、従来から利用されている、 T a。0、 Y。0、、S i。N、、S i O、などより Y。0、または WO、を活加した T a。0、膜の特性が優れることによる。

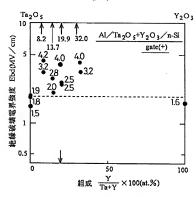
【0039】また、素子の寿命、安定性に係わる経時的 な轮縁被験時間が長く、また、発光層との密希性に優れ EL素子の破壊を一ドも自己修復型であり、表示業子の 長寿命化、安定化に優れた効果がある。また、この絶験 個は基板道度が200~300℃と低温で形成できるの で、発光層の材料に依存性ず適用でき、複像側のため成 膜工程が複雑にならないといった工程上の効果がある。

【図面の簡単な説明】

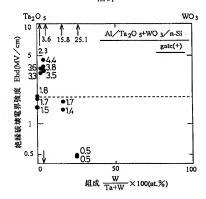
- 【図1】この図はEL業子の構成を示す斯面模式図である。
- 【図2】この図は本実施例で使用する絶縁層の添加物の 添加組成と絶縁破壊電界強度との関係を示すグラフで、 Y,O,を添加した場合である。
- 【図3】この図は本実施例で使用する絶縁層の添加物の 添加組成と絶縁破壊電界強度との関係を示すグラフで、 WO。を添加した場合である。
- 【図4】この図は本実施例で使用する絶縁層の添加物の添加組成と比誘電率との関係を示すグラフで、 Y_1O_1 を添加した場合である。
- 【図5】この図は本実施例で使用する絶縁層の添加物の 添加組成と比誘電率との関係を示すグラフで、WO₁を 添加した場合である。
- 【図 6】この図は本実施例で使用する絶縁層の添加物の添加組成と性能指数との関係を示すグラフで、 Y_2 O_3 を添加した場合である。
- 【図7】この図は本実施例で使用する絶縁層の添加物の 添加組成と性能指数との関係を示すグラフで、WO₃を 添加した場合である。
- 【図8】この図は素子の発光輝度と駆動電圧との関係を 示すグラフである。
- 【図9】この図は素子の基板に形成されるITO膜の熱 処理による抵抗値の変化を示すグラフである。
- 【図10】この図は素子の作動による輝度の経時変化を 示すグラフである。 【符号の説明】
- ガラス基板、 2 ITO電板、3、5 絶縁層、
 4 発光層、 6 AI電板

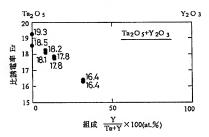


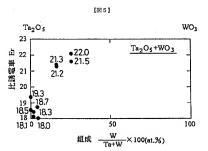


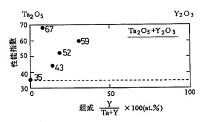




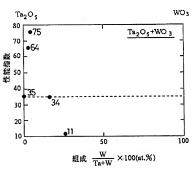


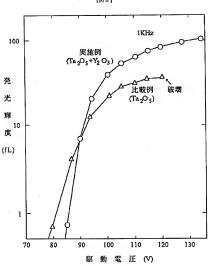


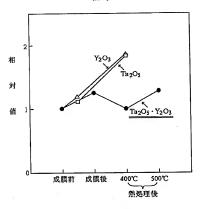












[図10]

輝度の経時変化

